

## HP Intel Core i3-4130T processeur 2,9 GHz 3 Mo Smart Cache

Marque: HP Code produit: 738511-041

Nom du produit : Intel Core i3-4130T

HP Intel Core i3-4130T. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3), Lithographie du processeur: 22 nm. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM, DDR3L. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4400, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 2 Go, Sorties de la carte graphique prises en charge: DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub). Segment de marché: Bureau, Configurations de PCI Express: 1x16, 1x8+2x4, 2x8, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2

Processeur		Graphique	
Génération de processeurs	Intel® Core™ i3 de 4e génération	Taux de rafraîchissement à	60 Hz
Modèle de processeur *	i3-4130T	résolution maximum (DisplayPort)	
Fréquence de base du processeur *	2,9 GHz	Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP -	60 Hz
Famille de processeur *	Intel® Core™ i3	Integrated Flat Panel)	33.12
Nombre de coeurs de processeurs *	2	Taux de rafraîchissement à	24 Hz
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 1150 (Emplacement H3)	résolution maximum (HDMI)  Taux de rafraîchissement à	24112
composant pour	PC	résolution maximum (VGA)	60 Hz
Lithographie du processeur *	22 nm	Caractéristiques	
Séries de processeurs	Intel Core i3-4100 Desktop series	•	_
Nombre de threads du processeur	4	Bit de verrouillage	<b>/</b>
Bus informatique	5 GT/s	États Idle	<b>/</b>
Modes de fonctionnement du processeur *	64-bit	Technologies de surveillance thermique	1
Mémoire cache du processeur	3 Мо	Segment de marché	Bureau
Type de cache de processeur	Smart Cache	Nombre maximum de voies PCI Express	16
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	35 W	Version des emplacements PCI Express	3.0
Refroidisseur inclus *	×	Configurations de PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
Stepping	C0	Set d'instructions pris en charge	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Type de bus	DMI2	Évolutivité	15
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	25,6 Go/s	Configuration CPU (max)	1
		Les options intégrées disponibles	×
Mémoire		Lithographie graphiques et IMC	22 nm
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	32 Go	Spécification de solution thermique	PCG 2013A
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM, DDR3L	Caractéristiques spéciales du pro	
Vitesses d'horloge de mémoire	1333,1600 MHz	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	<b>✓</b>
prises en charge par le processeur Tension de mémoire prise en		Technologie Intel® Turbo Boost	×
charge par le processeur	1,5 V	Technologie Intel® Quick Sync Video	✓
Canaux de mémoire *	Double canal	Intel® InTru™ Technologie 3D	<b>✓</b>
ECC	✓	Intel® Wireless Display (Intel®	
Graphique		WiDi)	✓
Carte graphique intégrée *	✓	Intel Clear Video Technology HD	<b>/</b>
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® HD Graphics 4400	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	/
Mémoire maximum de carte graphique intégrée	2 Go	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	1
Sorties de la carte graphique prises en charge	DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D- Sub)	Technologie Trusted Execution d'Intel®	×
		Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	1

Graphique		Caractéristiques spéciales du processeur	
Fréquence de base de carte	200 MHz	Intel® TSX-NI	×
graphique intégrée Fréquence dynamique (max) de	1150 MHz	Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	×
carte graphique intégrée Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	3	Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA)	<b>✓</b>
	Intel® 64	Intel® 64	✓
Version DirectX de carte graphique intégrée	11.1/12	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	<b>✓</b>
Version OpenGL de carte graphique intégrée	4.3	Technologie Intel® Virtualization	
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée	3840 x 2160 pixels	Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	×
Résolution maximum (eDP -	Processeur sans conflit 3840 x 2160 pixels Intel® vPro™ Platform Eligibility	Processeur sans conflit	✓
Integrated Flat Panel)		Intel® vPro™ Platform Eligibility	×
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée	4096 x 2304 pixels	Conditions environnementales	
Résolution maximum (VGA) de carte graphique intégrée	<sup>2</sup> 1920 x 1200 pixels	Tcase	66,4 °C

